

RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les connecteurs d'émetteur RJ45 (magnétique) pour applications gigabit (1000 base-T) avec compensation intégrée compensent activement les couplages inductifs et capacitifs et gagnent de la place sur le circuit imprimé.

La gamme de produit comprend les conceptions suivantes :

- 90°, couché (horizontal) et 180°, debout (vertical)
- verrouillage / déverrouillage
- Systèmes de soudure THT, THR ou SMD
- Large gamme de formes, également avec des LED intégrées et des languettes de contact blindage
- Vitesses de transmission jusqu'à 1 Gbit/s
- Version emballée sur plateau (TY) ou en rouleau (Tape-on-Reel, RL)
- Compatible avec le connecteur modulaire RJ45, selon ANSI / TIA-1096-A et CEI 60603
- Rigidité diélectrique ≥ 1500 V AC RMS (2250 V AC valeur crête) selon IEEE 802.3
- Rigidité diélectrique ≥ 1500 V AC (valeur crête) ou ≥ 1500 V DC selon CEI 60603
- Conformité avec les exigences de IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbit/s, IEEE 802.3ab ou 100Base-Tx, 100 Mbit/s, IEEE 802.3u)

Propriétés et avantages :

- Plage de température étendue de -40 °C à $+85$ °C pour une puissance maximale

- Couche d'or renforcée (30μ) pour une protection contre la corrosion améliorée
- Une distance minimale de 0,3 mm garantit une soudure parfaite

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Transformateur prises RJ45, 10/100 MBit/s , Raccordement soudé THT/THR, 180°, Languettes de blindage: aucun, $30...80\mu$ Ni / $\geq 30\mu$ Au , LED: Oui, Vert/jaune, Vert/jaune, Nombre de pôles: 8, Tape
Référence	2562150000
Type	RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL
GTIN (EAN)	4050118570380
Qté.	200 pièce(s)
Emballage	Tape

Date de création 7 novembre 2022 14:04:58 CET

RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	16,8 mm	Profondeur (pouces)	0,661 inch
Hauteur	18,9 mm	Hauteur (pouces)	0,744 inch
Hauteur version la plus basse	17 mm	Largeur	16 mm
Largeur (pouces)	0,63 inch	Poids net	4,75 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01

Propriétés électriques

Courant nominal	1,5 A	Rigidité diélectrique, contact - blindage	1500 V DC
Rigidité diélectrique, contact - contact	1000 V DC	Tension nominale	125 V

Caractéristiques du système

Angle de sortie	180°	Blindage	Oui
Catégorie de puissance	10/100 MBit/s	Couleur LED droite	Vert/jaune
Couleur LED gauche	Vert/jaune	Cycles d'enchâssage	750
Degré de protection	IP20	Famille de produits	Données OMNIMATE - Prise transformateur RJ45
LED	Oui	Languettes de blindage	aucun
Longueur du picot à souder (l)	1,9 mm	Matériau de blindage	Laiton
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé THT/ THR	Nombre de picots par pôle	1
Nombre de pôles	8	Pas en mm (P)	1,27 mm
Pas en pouces (P)	0,05 inch	Surface de blindage	nickelé
Système de soudure	Soudure par refusion, Soudure manuelle, Soudure à la vague	Tolérance sur la position du picot à solder	± 0,1 mm
Type de raccordement	Raccordement soudé	Vitesse de transmission	10/100 MBit/s

Données des matériaux

Matériau isolant	PA 9T	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	II
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 500	Moisture Level (MSL)	1
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau de base du contact	Bronze phosphoreux
Matériau des contacts	Bronze phosphoreux	Surface du contact	Or sur nickel
Structure en couches du contact mâle	30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	85 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de fonctionnement, max.	85 °C		

Emballage

Emballage	Tape	Longueur VPE	350 mm
Largeur VPE	350 mm	Hauteur VPE	120 mm
Diamètre de bobine du ruban Ø (A)	330 mm	Résistance de la surface	Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω

RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

Certificat N° (UL) E471884

Certificat N° (cURus) E471884

TéléchargementsAgrément/Certificat/Document de
conformité[Certificate of Compliance](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

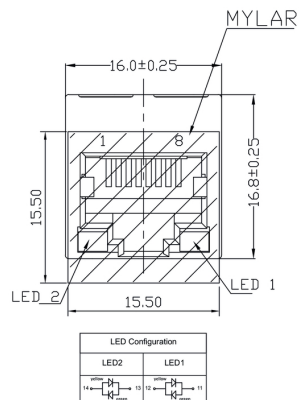
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

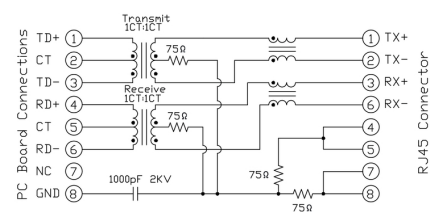
Dessins



Schéma

Characteristics

Inductance	350 µH min. @ 100 kHz, 100 mV, 8 mA DC Bias
Leakage Inductance	0.3 µH max. @ 100 kHz, 100 mV
Insertion Loss	1.1 dB max. @ (1 - 100) MHz
Return Loss	18 dB min. @ (1 - 30) MHz 16 dB min. @ (30 - 60) MHz 12 dB min. @ (60 - 80) MHz
Cross Talk	30 dB min. @ (1 - 100) MHz
Common Mode Rejection	30 dB min. @ (1 - 100) MHz



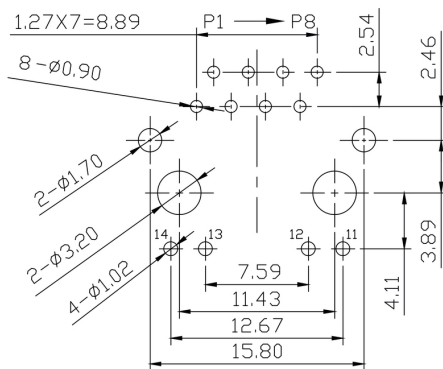
RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

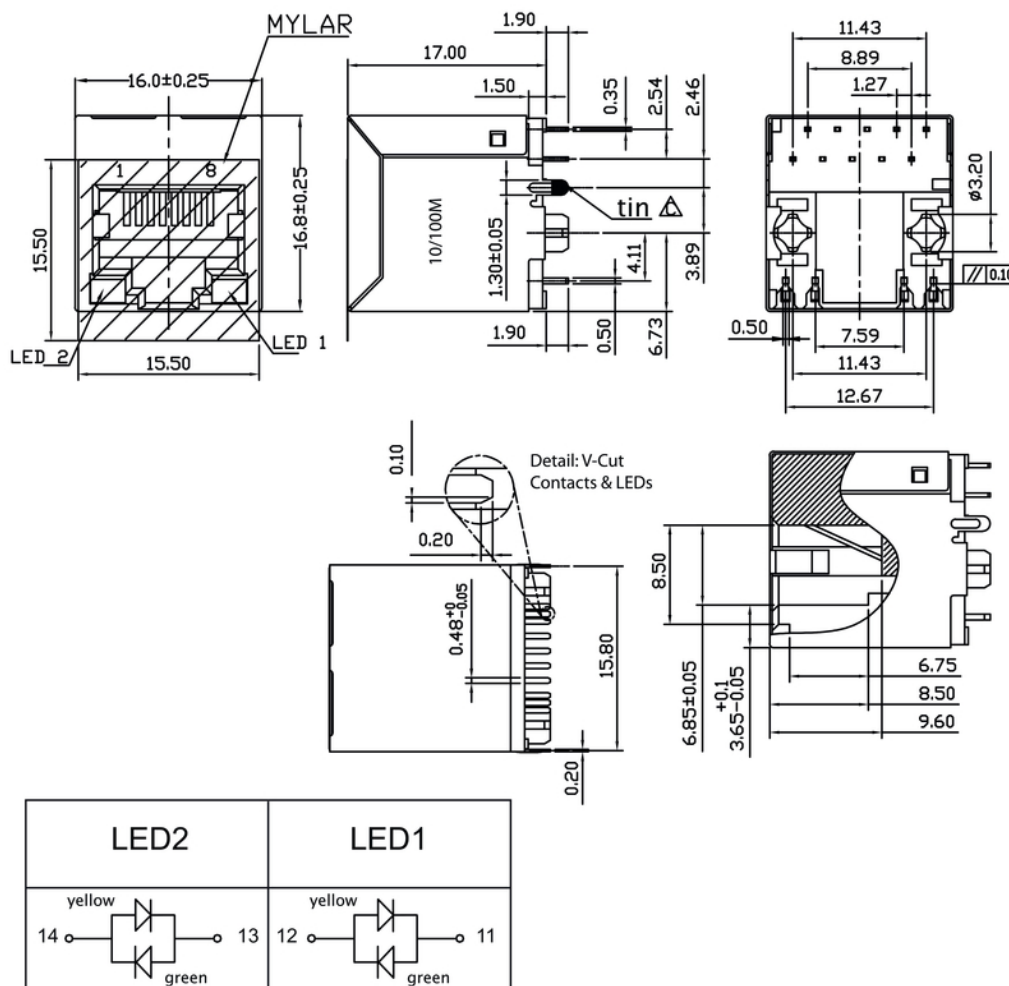
Conception de la plaque de circuit imprimé



PCB LAYOUT 1

Conception de la plaque de circuit imprimé

Dessin



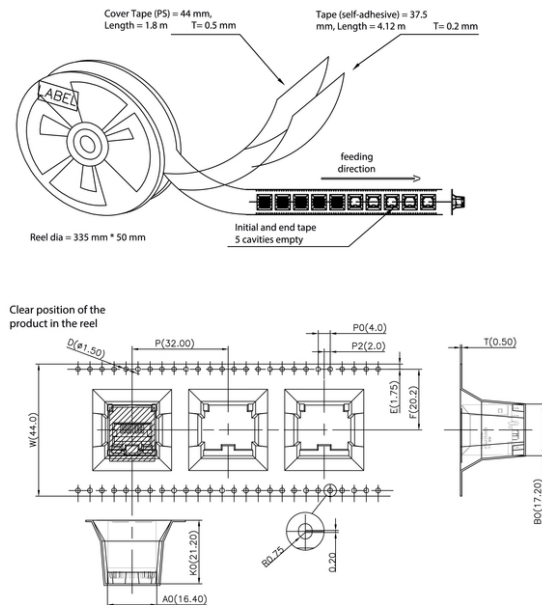
RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dessins

schématique



RJ45 G1 R1U 3.2 E 4 GY/GY TY RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY									
Packaging	TY	Tray in box (manual assembly)							
	RL	Tape on Reel (automated assembly)							
LED	Y/G	Yellow/Green							
	G/Y	Green/Yellow (standard)							
	GY/GY	Green-Yellow/Green-Yellow							
	O/G	Orange/Green							
	R/O	Red/Orange							
Contact surface thickness	N	without LED							
	4	1 = 3µ, 2 = 6µ, 3 = 15µ, 4 = 30µ, 5 = 50µ							
EMI tabs (ground fingers)	E	E = with EMI tabs							
	N	N = without EMI tabs							
Solder Pin length	3.2	3.2 mm							
	1.6	1.6 mm							
	D	SMD							
Direction, latch style	U	Horizontal (90°, side entry), latch up							
	D	Horizontal (90°, side entry), latch down							
	V	Vertical (180°, top entry)							
	Y	Diagonal (45°), latch up							
Number of Ports	1	1 Port							
	12; 14; ... 21; 41; ...	multi ports side by side, Multiport multi ports about each other, Multilevel							
Assembly on PCB	R	Through Hole Reflow - THR							
	S	Soldering process: Wave or Reflow soldering							
	T	Surface Mount Technology - SMT							
	T	Soldering process: Reflow soldering							
Performance Category	C5	Category 5							
	C6	Category 6							
	C6A	Category 6A							
	C5e	Category 5e							
	M	10/100 Mbit							
	G10	10/100/1000 Mbit							
	U	Unshielded							
	MP	10/100 Mbit with POE							
	MP+	10/100 Mbit with POE+							

Clé de codage des modèles

Date de création 7 novembre 2022 14:04:59 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.